

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0737691200](#)
Status: **Active**
Overview: [hdm](#)
Description: 2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Stacking Header, High Rise Vertical, Press-Fit, Open End Option, 144 Circuits

Documents:

3D Model	Product Specification PS-73780-999 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

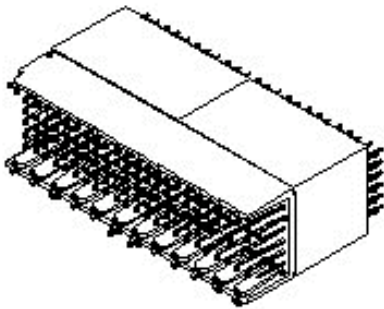
CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	Backplane Connectors
Series	73769
Application	Backplane, Mezzanine
Component Type	PCB Header
Overview	hdm
Product Name	HDM®
Style	N/A

Physical

Circuits (Loaded)	144
Circuits (maximum)	144
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin-Lead
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	24
Number of Pairs	Open Pin Field
Number of Rows	6
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.138 In
PC Tail Length (mm)	3.50 mm
PCB Retention	None
PCB Thickness Recommended (in)	0.055 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.40 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.079 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.00 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.75
Plating min: Termination (µin)	15
Plating min: Termination (µm)	0.375
Polarized to PCB	No
Stackable	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C



Series

image - Reference only

EU RoHS

RoHS Compliant by Exemption

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[73769Series](#)

Mates With

[73632](#) HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. [73780](#) HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Flat Rock Tooling for	0622013700
Pneumatic Press	
HDM® Backplane	0622005703
Insertion Head for	
144 Positions	

Termination Interface: Style

Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact

1A

Data Rate

1.0 Gbps

Real Signals (per 25mm)

72

Voltage - Maximum

100V AC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

PK-70873-0875

Product Specification

PS-73780-999

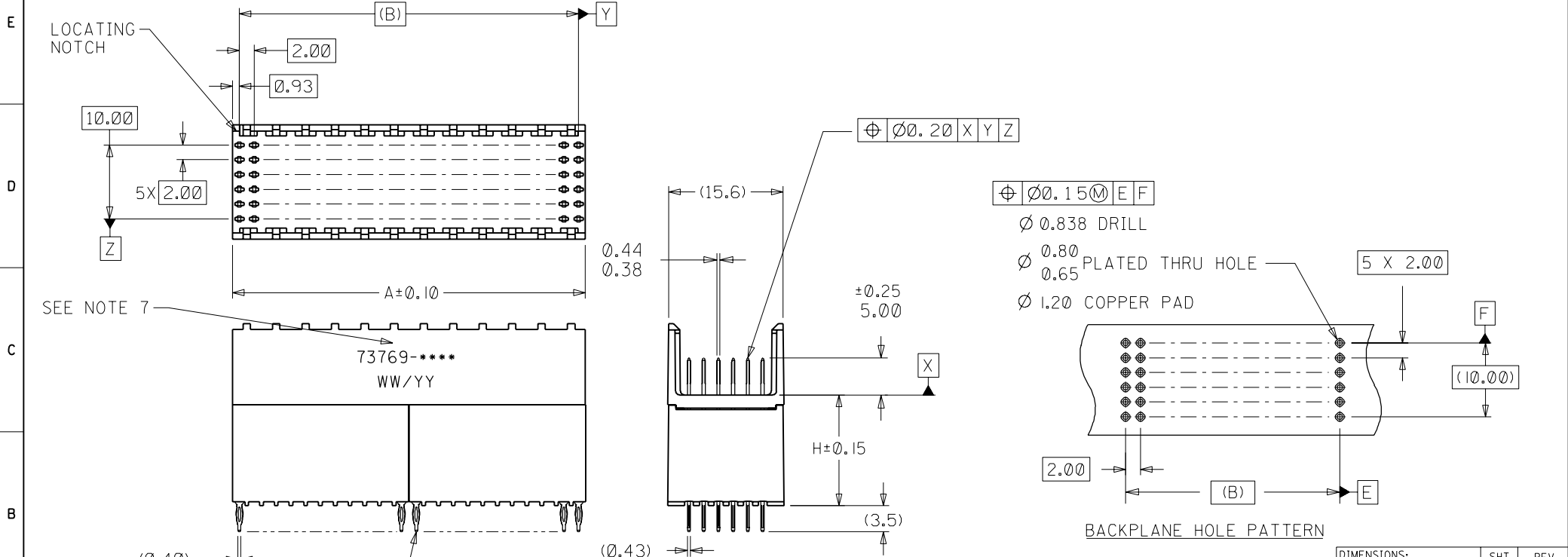
HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

- NOTES:
1. MATERIALS: HOUSING-LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK. TERMINAL-PHOSPHOR BRONZE
 2. FINISH: SELECTIVE GOLD (Au) IN CONTACT AREA, 0.00076mm MINIMUM THICKNESS; SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb) ON TAILS, NICKEL (Ni) OVERALL.
 3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73780-999.
 4. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
 5. RECOMMENDED PCB THICKNESS: 2.50 MINIMUM.
 6. PACKAGE PER PK-70873-0870, PK-70873-0871, OR PK-70873-0875.
 7. PARTS MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE APPROXIMATELY WHERE SHOWN.

4	3	2	73769	
ASSEMBLY P/N	TOTAL NUMBER OF SIGNAL CONTACTS	DIM "A"	DIM "B"	DIM "H"
73769-0100	72	23.84	22.00	15.05
73769-0200	72	23.84	22.00	6.05
73769-0300	72	23.84	22.00	10.05
73769-1100	144	47.84	46.00	15.05
73769-1200	144	47.84	46.00	6.05
73769-1300	144	47.84	46.00	10.05



</

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9